

## IPC 7711/7721 képzés

**Képzés célja:** A hallgatók jártasságot szerezzenek NYÁK panelek leggyakoribb átmunkálási, javítási eljárásairól.

**Képzés célcsoportja:** Beszerzők, Operátorok, MEO, Mérnökség, Középvezetés, Felső vezetők, Vevői panaszkezelők, Vevői kapcsolattartók, Beszállítói panaszkezelők, Beszállítói kapcsolattartók

**Képzés során megszerzhető kompetenciák:** Metódusismeret, Analízis, Intézkedés, Döntéskompetencia, Dokumentum ismeret

### **Témakörök:**

- 1- Bevezetés/Irányelvek és eljárások, Általános eljárások , ESD (KÖTELEZŐ)
- 2- Vezeték összefonás
- 3- THT = Furatszerelt technológia
- 4- Chip & MELF – SMT technológia
- 5 – Sirályszárnny kivezetés SOIC/SOT, Gull Wing QFP
- 6- J-Lábú alkatrészek
- 7- Panel felület javítás (csak külön igény esetén kerül megtartásra)
- 8- Panel réteg javítás (csak külön igény esetén kerül megtartásra)
- 9- Alakkövető bevonatok

**Leírás:** A képzés során a hallgatók elméleti és GYAKORLATI szinten megismerkednek az átmunkálás, javítás és módosítás munkafolyamataival. Megtanulják, hogy mely eljárások, milyen eszközigényekkel járnak, ezáltal a saját eszközeivel, milyen módon végezheti el a folyamatot.

**Képzés zárása:** Írásbeli vizsga, gyakorlati vizsga (vagy csak számonkérés)

### **Részvételi feltétel:**

		Minimum:	Maximum:
Részvevők száma		1 fő	12 fő
Képzés időtartama	2 vagy 3 nap		

**Kapcsolódó képzések:** IPC/WHMA-A-620, IPC-A-610, ESD LV1 operátori, ESD LV2 koordinátori